

電子デバイス実装研究委員会および有機/無機接合研究委員会 合同オンライン研究委員会

(第46回電子デバイス実装研究委員会、第19回有機/無機接合研究委員会)

日時：2023年12月20日(水) 13:00~16:05

オンライン開催

プログラム

司会 小林 竜也 (群馬大学)

13:00~13:05 開会挨拶

有機/無機接合研究委員会 委員長 荘司 郁夫

13:05~13:45

『金属とプラスチックとの異材接合技術の開発』(40分)

..... ○高 業飛、山本 尚嗣、廖 金孫 ((株)栗本鐵工所)

13:45~14:25

『密着性向上効果のあるゾルゲル処理剤』(40分)

..... ○臼井 寛明、小野 凌平、印部 俊雄、前田 和文 (ハニ一化成(株))

14:25~14:40 休憩

司会 巽 裕章 (大阪大学)

14:40~15:20

『自発配向する極性有機半導体分子を利用した振動発電素子の開発』(40分)

..... ○田中 有弥 (群馬大学)

15:20~16:00

『ガラス内銀析出現象の *in-situ* 観察および析出物形状・析出速度に関する評価』(40分)

..... ○河野 美優香^{*1}、川村 拓史^{*2}、松坂 壮太^{*3}、伊東 翔^{*3}、比田井 洋史^{*3}

(^{*1} 千葉大学大学院、^{*2} 長岡技術科学大学、^{*3} 千葉大学工学研究院)

16:00~16:05 閉会挨拶

電子デバイス実装研究委員会 委員長 福本 信次

() 内時間は、質疑応答時間を含む

※プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。

※本研究委員会の資料を無断で転載、引用することを禁止します。

一般社団法人スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会